

دراسة تأثير التشعيع على الثوابت البصرية لأغشية CuIn(SexTe1-x)2 المحضرة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ

صباح أنور سلمان، عمار عایش حبیب، محد حمید عبد الله جامعة دیالی -کلیة العلوم -قسم الفیزیاء

الخلاصة:

حضرت أغشية 2(250m) المعنية على قواعد من الزجاج بأستخدام تقنية التبخير الحراري في الفراغ بسمك (250m)، تم دراسة تأثير التشعيع بأشعة كاما من المصدر المشع (250m) على الثوابت البصرية الآتية : الامتصاصية ، الانعكاسية ، معامل الخمود ، معامل الانكسار ، و ثابت العزل الكهربائي بجزأيه الحقيقي والخيالي ، لقد وجد بان كافة هذه العوامل قد تأثرت بعملية التشعيع .

Key words: $CuIn(Se_xTe_{1-x})_2$ thin film, optical properties, vacuum thermal evaporation,

irradiation effect.

Abstract

Thin films of $CuIn(Se_xTe_{1-x})_2$ have been deposited on glass substrates by vacuum thermal evaporation of thickness (250nm), the study of the effect of irradiation by gamma rays from) Cs^{137} (source on the following optical constants : Absorptions, Reflectance , Extinction Coefficient , Refractive Index , Real and Imaginary Parts of the Dielectric Constant, It was found the all these parameters were affected by irradiation.



المقدمة

المركب (CuIn(SexTe1-xهو أحد مركبات المجموعة III-VI 2الشبه موصلة .وهو من المركبات المتبلورة على هيئة تركيب الجالكوبايرايت [1] (chalcopyrite.)

تعتبر الأغشية الرقيقة المحضرة من المركب (CuIn(SexTe1-x)ذات أهمية كبيرة لملائمة خواصها البصرية والكهربائية لحقل (Heterojunction Photovoltaic) الخلايا الشمسية حيث أستخدمت بشكل مكثف في مجال أبحاث الخلايا الشمسية (photo electronics) ([2] ([3]) (Culterojunction between the entiting diodes) ([3]) (2] كأستخدامها كدايودات باعثة للضوء [3]) (Light emitting diodes)

هدف الدر اسة

تهدف الدراسة الحالية إلى الحصول على أغشية CuIn(SexTe1-x)2الرقيقة بطريقة التبخير الحراري في الفراغ

،ودراسة الثوابت البصرية لها ومعرفة تأثير أشعة كاما على تلك الثوابت .

ERSIT العمل التجريبي ERSIT

تم تحضير أغشية (Thermal evaporation الرقية بطريقة التبخير الحراري في الفراغ CuIn(SexTe1-x)2 تم تحضير أغشية (CuIn باستخدام جهاز تبخير من نوع (Varian 3117)وفيما يلي عرض لخطوات تحضير أغشية)SexTe1-x)2 الرقيقة -:

CuIn(Se_xTe_{1-x}) <u>تحضير المركب أولاً</u>

تم تحضير المركب 2(CuIn(SexTe1-x)2بواسطة مزج نسب ذرية معينة من عنصر النحاس (Cu)وزنه الذري (63.54)ذو نقاوة (% 99.999)وعنصر السلينيوم (63.54)ذو نقاوة (% 99.999)وعنصر السلينيوم (Se)وزنه الذري (127.6)ذو نقاوة (% 99.999)وعنصر التليريوم (Se)وزنه الذري (127.6)ذو نقاوة (% 99.999)

والمجهز من شركة . [7,8] (Koch-Light Ltd. Coinkbrook Bucks England)



وبموجب قيم (x)التي تأخذ القيم (0.5,0.5)أمكن تحديد وزن الخليط ومن ثم وزن كل من النحاس والانديوم والسلينيوم والتيلريوم وقد استخدم في هذه العملية ميزان كهربائي حساس من نوع (Mettler AE 166)ذو حساسية لخمسة مراتب عشرية وبعد ذلك وضعت هذه النسب في أنابيب من زجاج الكوارتز (Quartz)ذات أطوال مناسبة (40 cm)حيث يجب أن تتناسب أطوال هذه الأنابيب مع وزن الخليط لضمان عدم انفجار الأنبوبة بفعل ضبغط بخار كل من النحاس والانديوم والسلينيوم والتليريوم عند عملية انصهار مكونات المركب، ربطت هذه الأنابيب من طرفها المفتوح)طرفها الأخر مغلق (بمنظومة تفريغ ميكانيكية (Rotary Pump)للحصول على الفراغ المناسب (10-2Torr)تقريباً من خلال استخدام مقياس ضغط من نوع (Thermovac-TM203)وهذا الفراغ الذي تم الحصول عليه لكي يمنع تأكسد المركب داخل الأنبوبة إثناء عملية التسخين التي سوف تجري لاحقاً .[9]تم استخدام مشعل يدوي من غاز الاستيلين (C2H2)والأوكسجين (O2)لقطع ولحام الأنبوبة أثنا عملية القطع واللحام ويتم التأكد من ذلك من خلال ملاحظة ثبوت مؤشر مقياس الضغط المستخدم بعد عملية القطع واللحام التي جرت على الأنبوبة ونكون بذلك قد حصلنا على كبسولة مفرغة (Ampoules)تحتوي على خليط العناصر الأربعة وضعت هذه الأنابيب داخل فرن كهربائي أنبوبي من نوع (Lindberg)تصل درجة حرارته العظمي إلى (1200Co) ، إذ تم تسخين مكونات المركب بالتدريج من درجة حرارة الغرفة (R.T)إلى درجة حرارة اكبر من درجة انصهار مكونات المركب (1373Ko)لتترك بعد ذلك لمدة (24)ساعة حيث أن درجة انصهار النحاس (1357.5Ko)ودرجة انصهار الانديوم (429.63Ko) ودرجة انصهار السلينيوم (493Ko) ودرجة انصهار التليريوم (723Ko) ولابد من تحريك مكونات المركب داخل الأنبوبة من خلال تحريك الأنابيب باستمرار خلال فترة التسخين للتأكد من تفاعل مكونات المركب داخل الأنبوبة للحصول على محلول متجانس . (Homogenous) [9]عند انتهاء فترة التسخين يتم تبريد الأنابيب الزجاجية تدريجياً إلى درجة حرارة الغرفة (R.T)ثم يتم بعد ذلك أخراج هذه الأنابيب ليتم كسرها وإخراج المركب منها حيث تم الحصول على قالب (Ingot)من المركب 2(CuIn(SexTel-x)حيث يتم بعد ذلك سحقه سحقاً جيداً بواسطة استخدام مطرقة وجفنه خزفية مختبريه خاصبة لهذا الغرض ويستمر السحق إلى أن يصبح مسحوق (powder)تتم السيطرة على حجم حبيباته من خلال نخله بمنخل قطر خلاياه لا تتجاوز (3μm) ، ثم يتم حفظ هذه المساحيق في أوعية نظيفة وجافة .

ثانياً :تحضير منظومة التبخير



يبين الشكل (1) مخطط لمنظومة التبخير من نوع (Varian 3117) استخدمت في تحضير الأغشية الرقيقة يمكن الوصول إلى ضغط تحضير لحاوية الفراغ (Rotary Pump) الحدود (To-6 Tor) وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين ومرحلة مساعدة المتضمن المرحلة الأولى استخدام مضخة ميكانيكية دوارة بمرحلتين (Rotary Pump) وبمساعدة وحدة التقريغ التوهجي Glow Discharge (Glow Discharge الداخلية للحاوية قبل المباشرة بالمرحلة الثانية للتقريغ , وحدة التقريغ التوهجي Glow Discharge (المحلوم الداخلية للحاوية قبل المباشرة بالمرحلة الثانية للتقريغ , ويتم الوصول إلى ضغط منخفض قدره تقريباً (Glow Discharge) المحلوم والتي يتم قياسه بمقياس مزدوج حراري ويتم الوصول إلى ضغط منخفض قدره تقريباً (Thermocouple Gage) المرحلة والتي يتم قياسه بمقياس مزدوج حراري تتم باستخدام مضخة انتشارية (Diffusion Pump) ويقلر (Glow 5.5) ويث يمكن الوصول من خلالها إلى ضغط منخفض يقترب من (Thermocouple Gage) يقطر (Molecular Sieve) ويضل حاوية الفراغ عن المضخة الميكانيكية منخل جزيئي (Molecular Sieve) المناح رجوع بخار الزيت إلى حاوية الفراغ عن المصدر تيار كهربائي يتم السيطرة عليه بواسطة مجهز قدرة مناسب حيث يتم تثيبيت حويض تبخير (Boa) من التنكستن (W)أو المركانيكية منخل جزيئي (Molecular Sieve) معادة الحاوية الفراغ عن المصدر تيار كهربائي يتم السيطرة عليه بواسطة مجهز قدرة مناسب حيث يتم تثيبيت حويض تبخير (Mo) وين الفراغ عن المصدر تيار كهربائي يتم السيطرة عليه بواسطة مجهز قدرة مناسب حيث يتم تثيبيت حويض تبخير (Mo) و المرلبيدنيوم (Mo) بين هذين القطبين وتضم حاوية الفراغ أيضاً حاملاً للعينات مرتكزاً على محمل دوار تتم السيطرة على عدد دوراته من خلال منظومة كهربائية خارجية ويغصل حامل العينات مسافة قدرها (Mo 25 cm) من التتكستن (W)أو

ثالثاً ترسيب أغشية CuIn(SexTe1-x)2 الرقيقة

بعد تنظيف القواعد الزجاجية جيداً تثبت الأقنعة الخاصة بذلك بشكل جيد عليها ليتم بعد ذلك تثبيت القواعد الزجاجية على حامل العينات الدواروالذي يدور بمقدار (100 rpm)دورة في الدقيقة وذلك للحصول على انتظام عالي لمادة الغشاء المترسبة على سطح القاعدة بثم توضع كمية ملائمة من مسحوق المركب 2 (CuIn(SexTe1-x)هي حويض من المولبيديوم

رابعاً قياس سمك الأغشية المحضرة

في دراستنا الحالية استُخدمت الطريقة الوزنية لقياس سمك الأغشية المحضرة، إذ تم أولاً قياس كتلة القاعدة الزجاجية قبل عملية الترسيب باستخدام الميزان الإلكتروني حساس من نوع (Mettler AE166)، وبعد إتمام عملية الترسيب وزِنت القاعدة مرة أخرى وبطرح القيمتين استُخرِجت كتلة مادة الغشاء (m)، وبمعرفة كثافة مادة الغشاء ومساحة القاعدة الزجاجية تم حساب سمك الغشاء المحضر وفق العلاقة الآتية :[10]

إذ إن

t: سمك الغشاء (cm) العشاء (m: مادة الغشاء). S: مساحة الغشاء (cm²). و: مساحة الغشاء).

Vol:6 No:1

Jan. 2010

تم تشعيع أغشية (CuIn(SexTel-x)بأشعة كاما بأستخدام مصدر السيزيوم (Cs¹³⁷)، المصنوع في عام (1982)م (،وأن نشاطه الأشعاعي ci)µ(1، وعمر النصف له هو .((30.17y)م (،وأن نشاطه الأشعاعي 21) (21) وعمر النصف له هو .((21)

القياسات البصرية

اشتملت القياسات البصرية على قياس الامتصاصية (Absorbance)والنفاذية (Transmittance)لمدى الأطوال الموجية (2000-900)وذلك باستخدام جهاز (Absorbance UV-210 A) المجهز من شركة (Shimadzu)اليابانية، ولغرض إجراء القياسات أعلاه تم وضع قاعدة زجاجية نظيفة في شباك المرجع من نفس الزجاج المستخدم في تحضير الأغشية، بعد ذلك وضِعت القاعدة المُرسب عليها الغشاء في شباك المصدر وتُبِتت القاعدتان تثبيتاً جيداً في مكانهما ومن ثم صُفَر الجهاز قبل البدء بقراءة الامتصاصية (A)والنفاذية (T)، وفي دراستنا الحالية تم قياس الأغشية المحضرة ضمن السمك (250nm)

النتائج والمناقشة



(Absorption): -الامتصاصية-1

لقد اجريت قياسات الامتصاصية (Absorbtance)والنفاذية (Transmittance)ضمن مدى الاطوال الموجية (Bosorbtance) من مدى الاطوال الموجية (300 - 900) مس (300 - 900) مس (300 - 900) مس (300 - 900) مس (300 - 900) معيدة في دراسة الأهتزازات الجزيئية، أما في المنطقة الأعلى (UV) تكون مفيدة لأظهار مستويات الذرة والظواهر (IR) مفيدة في دراسة الأهتزازات الجزيئية، أما في المنطقة الأعلى (UV) والنا معيدة لأظهار مستويات الذرة والظواهر الخاصة بالأسعاع . [11]وفي دراستا الحالية نائمة في المتصاصية ، وكما أن التشعيع يؤدي الى تقليل في قيم الامتصاصية ، كما أن التشعيع لايغير من السلوك العام لمنحنيات الأمتصاصية ، وكما في الشكل. (2)

2-الانعكاسية (Reflectance)

تم حساب الانعكاسية من طيفي الامتصاصية والنفاذية ، وبموجب قانون حفظ الطاقة : [1]

من خلال الشكل (3)، نلاحظ ان منحني الانعكاسية يصل إلى قيمته القصوى عند (1.4-1.8eV)تقريباً، ومن ثم تاخذ بالانخفاض التدريجي ، وتفسير ذلك ان الامتصاص يكون قليلاً جداً عند الطاقات الفوتونية الاقل عند المدى (2.0-eV(1.28) ، وهذا ناتج عن زيادة الانعكاس من سطح الغشاء .

من خلال الشكل (3) للحظ أن قيم الانعكاسية تقل بعد عملية التشعيع كما أن السلوك العام لمنحني الانعكاسية بعد التشعيع مشابه عما هو عليه قبل التشعيع ، وكما في الشكل.(3) R+T+A=1

Extinction Coefficient): -3

بدلالة الطول الموجي (λ) ومعامل الامتصاص (α) تم حساب معامل الخمود من المعادلة :[12]

(3)
$$k_o = \frac{\alpha \lambda}{4\pi}$$



والشكل (4)يبين تاثير التشعيع في قيم معامل الخمود اذ نلاحظ ان التشعيع أدى الى تقليل قيم معامل الخمود ويعزى السبب الى نقصان في عدد تصادمات الفوتون مع المادة وبذلك سوف تقل امتصاصية المادة ومن ثم يقل معامل الخمود ، وهذا يبدو واضحاً من خلال الشكل .(4)

Refractive Index (:معامل الانكسار 4-)

إن معامل الانكسار للغشاء الرقيق يرتبط بانعكاسية الشعاع ومعامل الخمود .وتم حساب معامل الانكسار للأغشية المحضرة قيد البحث من خلال المعادلة

(4)
$$n_o = \left[\left(\frac{1+R}{1-R} \right)^2 - (k_o^2 + 1) \right]^{1/2} + \left(\frac{1+R}{1-R} \right)$$

حيث يبين الشكل (5)تغير معامل الانكسار بوصفه دالة لطاقة الفوتون للأغشية المحضرة ، إذ نلاحظ أن منحنيات معامل الانكسار هو نفس سلوك الانعكاسية ، لارتباط معامل الانكسار مع الانعكاسية وفق المعادلة (4)، كما نلاحظ أن قيمة منحنيات معامل الانكسار قبل التشعيع تسلك تقريباً سلوك منحنيات معامل الانكسار بعد التشعيع ، كما أن قيمة معامل الانكسار بعد النشعيع تقل مما عليه قبل التشعيع ، مما يعني أن التشعيع قد أثرت على طبيعة سطوح الأغشية التي يحدث عندها الانعكاس مما أدى إلى تغير معامل الانكسار وبشكل واضح .

<u>5</u> - : ثابت العزل الكهربائي المعقد بجزئية الحقيقي والخيالي

<u>)</u>Real and Imaginary Part of The Dielectric Constant)

:[12]تم حساب ثابت العزل الكهربائي بجزئيه الحقيقي والخيالي للأغشية المحضرة من المعادلتين التاليتين

(5)
$$\varepsilon_r = n_0^2 - k_0$$

(6) $\varepsilon_i = 2 n_o k_o$

Diyala Journal For Pure Sciences



:no معامل الانكسار

: معامل الخمود ko .

:الجزء الحقيقي لثابت العزل r

:الجزء الخيالي لثابت العزل i 3.

إذ يبين الشكل (6) تغير الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهربائي بوصفه دالة لطاقة الفوتون للأغشية المحضرة قبل وبعد التشعيع ، إذ نلاحظ أن السلوك العام لمنحني ثابت العزل الكهربائي الحقيقي قبل التشعيع هو نفسه بعد التشعيع ، ونلاحظ الارتباط الواضح بين قيمة ثابت العزل الكهربائي الحقيقي مع معامل الانكسار كما في المعادلة (5)، كما أن قيمة ثابت العزل الكهربائي يقل عما هو عليه قبل التشعيع للأغشية المحضرة وعند دراسة الجزء الخيالي لثابت العزل الكهربائي الخلاقة الفوتون للأغشية المحضرة المختلفة قبل وبعد التشعيع ، أذ نلاحظ أن السلوك العام لمنحني ثابت العزل الكهربائي الخيالي لايتغير بعد التشعيع ، ونلاحظ أن ثابت العزل الكهربائي الحقيقي مع معامل الانكسار كما في المعادلة (5)، كما أن قيمة ثابت العزل الفوتون للأغشية المحضرة المختلفة قبل وبعد التشعيع ، أذ نلاحظ أن السلوك العام لمنحني ثابت العزل الكهربائي الخيالي الإيتغير بعد التشعيع ، ونلاحظ أن ثابت العزل الكهربائي الخيالي يسلك نفس سلوك معامل الخمود ، وذلك لكون تغير معامل الأنكسار قليل جدا مقارنة بتغيرمعامل الخمود بحسب المعادلة (6)، و كما في الشكل .(7)

الاستتتاجات

أن التشعيع أدى إلى تقليل في قيمة معامل الامتصاص ومعامل الخمود .

-2أن نقصان قيمة معامل الخمود معامل الخمود بعد التشعيع تعني أن الغشاء تكون قابلية توهين أو إخماد الأطوال الموجية الساقطة عليه اقل.

-3أن زيادة قيمة ثابت العزل الحقيقي للمادة بعد التشعيع يؤدي إلى زيادة قابلية المادة على الاستقطاب.

المصادر



- K. L. Chopra, "Thin Films Phenomena", Mc Graw Hill book Company N.Y (1974).
- [2] J.G Simmons "Hand book of thin film Technology" Edited by L.I Missia and R.Ging ,(1971).
- [3] R. A. Smith, "Semiconductors", Snd Ed, Cambridge University Press, London, (1987).
- [4] Tribble, "Electrical Engineering Materials and Devices" University of Lowa, (2002).
- [5] K. L. Chopra and I. Kaur "Thin Film Device Applications" Plenum Press, New York, (1983).
- [6] W. Robert, M. Peter and T. Murray, "Thin Film Technology" Litton Educational Publishing, Inc. New York, (1968).
- [7] R. C. Weast and M. J. Astle, "Hand book of Chemistry and physics", (CRC press), (1979).
- وسام إبراهيم، .، ترجمة الكيمياء اللاعضوية الحديثة " ,هوليدي جامبرز وأزك، اي .س [8] (1982)بدريس عبد القادر، مطبعة جامعة الموصل،
- [9] G. Hass and R. E. Thun, "Physics of Thin Films", Academic press, New York, (1966).
- [10] A.Abu El-Fadl, Cryst. Res. Technol. 39, No. 2, 143 150 (2004).
- [11] H. H. Wider, "Intermetallic Semiconducting Films", Pregamon Press, (1970).





السُكل (3) يبين الالعكاسية كدالة لطاقة الفوتون للأغشية المحضرة



الشكل (5) يبين معامل الانكسار كدالة لطقة الفوتون للأغشية المحضرة



الشكل (6) يبين الجزء الحقيقي لثابت العزل الكهريائي كدالة لطاقة الفوتون للأغشية المحضرة